

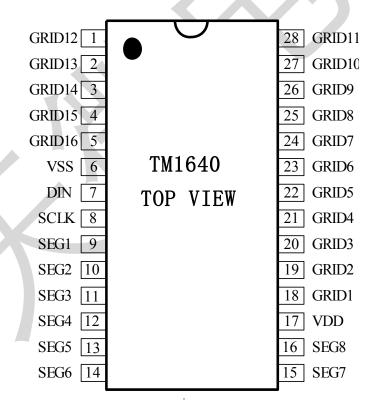
#### 概述

TM1640 是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电子产品LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。

#### 特性说明

- ➤ 采用CMOS工艺
- ▶ 显示模式 (8 段×16 位)
- ▶ 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
- ▶ 两线串行接口(SCLK, DIN)
- ▶ 振荡方式: 内置RC 振荡
- ➤ 内置上电复位电路 ➤ 封装形式: SOP28

#### 管脚定义:





# 管脚功能定义:

符号	管脚名称	管脚号	说明			
DIN	数据输入	7	串行数据输入,输入数据在 SCLK 的低电平变化,在 SCLK 的高电平被传输。			
SCLK	时钟输入	8	在上升沿输入数据			
SEG1~SEG8	输出(段)	9-16	段输出,P管开漏输出			
GRID1~GRID11 GRID12~GRID16	输出 (位)	18-28 1-5	位输出,N 管开漏输出			
VDD	逻辑电源	17	接电源正			
VSS	逻辑地	6	接系统地			

# 电气参数

极限参数 (Ta = 25℃, Vss = 0 V)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 <b>~+</b> 7.0	٧
逻辑输入电压	VII	-0.5 ~ VDD + 0.5	٧
SEG脚驱动拉电流	101	50	mA
GRID脚驱动灌电流	IO2	200	mA
功率损耗	PD	400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +85	$^{\circ}$
储存温度	Tstg	-65 ∼+150	°C

# 正常工作范围 (Ta = -40~+85℃, Vss = 0 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试 条件
逻辑电源电压	VDD		5		٧	-
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	VDD	٧	-
低电平输入电压	VIL	0	ı	0.3 VDD	٧	-



电气特性 (Ta = -40~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
SEG脚驱动拉电流	loh1	20	25	40	mA	SEG1~SEG8, Vo = Vdd-2V
0 = 0	loh2	20	30	50	mA	SEG1~SEG8, Vo = Vdd-3V
GRID脚驱动灌电流	IOL1	80	140	-	mA	GRID1~GRID16, Vo=0.3V
输入电流	II	-	-	±1 .	μΑ	VI = VDD / VSS
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-		٧	SCLK, DIN
低电平输入电压	VIL	ı	1	0.3 VDD	>	SCLK, DIN
滞后电压	VH	-	0.35		<b>&gt;</b>	SCLK, DIN
动态电流损耗	IDDdyn	-	-	5	mA	无负载,显示关

# 开关特性 (Ta = -40~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件	
振荡频率	fosc	-	450		KHz		
	tPLZ		-	300	ns	CLI	< → DIN
传输延迟时间	†PZL	-	-	100	ns	CL = 15pF, RL = 10K Ω	
上升时间	TTZH 1		-	2	μs	CL = 300p F	SEG1~SEG8
下降时间	TTHZ	-	-	120	μs	CL = 300pF, SEGn, GRIDn	
最大时钟频率	Fmax	-	-	1	MHz	占空比50%	
输入电容	CI	-	-	15	рF		-



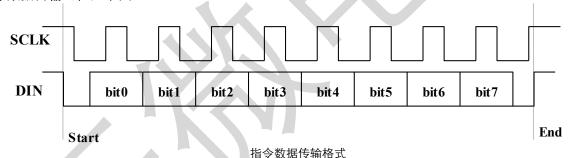
时序特性 (Ta = -40 ~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
时钟脉冲宽度	PWCLK	400	ı	ı	ns	-
选通脉冲宽度	PWSTB	1	-	-	μs	-
数据建立时间	tSETUP	100	-	-	ns	-
数据保持时间	†HOLD	100	-	-	ns	-
等待时间	tWAIT	1	-	-	μs	CLK↑→CLK↓

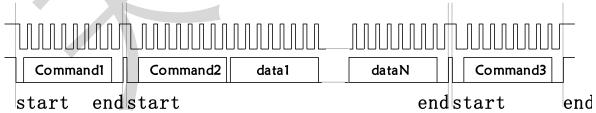
### 接口说明

微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1640 通信, 在输入数据时当 CLK 是高电平时, DIN 上的信号必须 保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时, DIN 上的信号才能改变。数据的输入总是低位在前,高位在后 传输.数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时, DIN 由高变低;结束条件是 CLK 为高时, DIN 由低电平变为高 电平。

指令数据传输过程如下图:



#### 写 SRAM 数据地址自动加 1 模式:



自动地址写数据格式

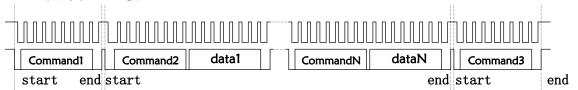
Command1:设置数据 Command2:设置地址

data1~N:传输显示数据(最多 16 字节)

Command3:控制显示



#### 写 SRAM 数据固定地址模式:



固定地址写数据格式

Command1:设置数据 Command2:设置地址 data1:传输显示数据 CommandN:设置地址

dataN:传输显示数据(最多 16 字节)

Command3:控制显示

### 数据指令

指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。

在指令START有效后由DIN输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。

B7	В6	指令				
0	1	数据命令设置				
1	0	显示控制命令设置				
1	1	地址命令设置				

指令设置分类

如果在指令或数据传输时出现END有效,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

#### 数据命令设置:

В7	B6	В5	В4	В3	B2	В1	во	说明		
0	1	无关项,填 0			0			地址自动加 1		
0	1			. [			1			固定地址
0	1			0		无关项 (	页,填 )	普能模式		
0	1			1				测试模式 (内部使用)		



# LED 驱动控制专用电路

# 地址命令设置:

B7	В6	В5	B5 B4		B2	В1	во	显示地址
1	1			0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1	无关项	页,填	0	1	1	1	07H
1	1	(	)	1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	ОВН
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH
1	1			1	1	1	0	0EH
1	1			1	1	1	1	OFH

显示地址命令设置

上电时,地址默认设为00H。

显示数据与芯片管脚以及显示地址之间的对应关系如下表所示:

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1			
В7	В6	B5	B4	В3	B2	В1	ВО	_		
	显存地址 00H									
			显存地	址 01H				GRID2		
			显存地	址 02H				GRID3		
			显存地	址 03H				GRID4		
			显存地	址 04H				GRID5		
			显存地	址 05H				GRID6		
			显存地	址 06H				GRID7		
			显存地	址 07H				GRID8		
			显存地	址 08H				GRID9		
			显存地	址 09H				GRID10		
			显存地	址 0AH				GRID11		
			显存地	址 OBH				GRID12		
	显存地址 OCH							GRID13		
	显存地址 ODH							GRID14		
	显存地址 OEH							GRID15		
			显存地	址 OFH				GRID16		

显示数据、地址、芯片管脚之间的对应关系



# LED 驱动控制专用电路

# 显示控制命令:

MSB LSB

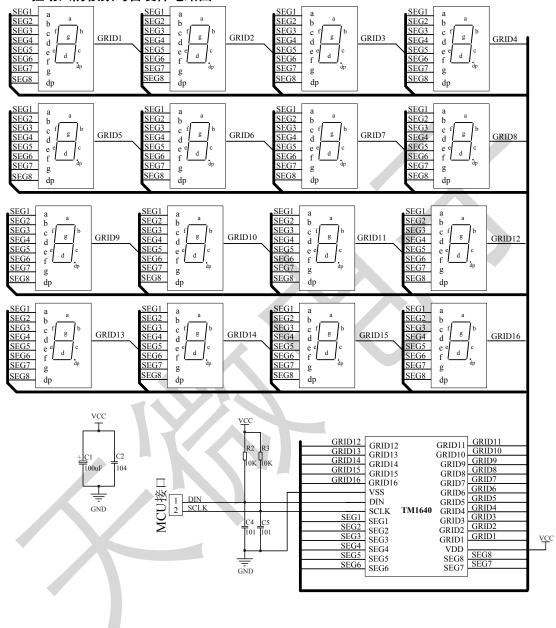
В7	В6	B5	B4	В3	B2	В1	во	功能	说明
1	0			1	0	0	0		设置脉冲宽度为 1/16
1	0			1	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			1	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			1	0	1	1	消光数量设置 (亮度设置)	设置脉冲宽度为 10/16
1	0	无关项	页,填	1	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0	(	)	1	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			1	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			1	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	Χ	Χ	Χ	显示开关设置	显示关
1	0			1	Χ	Χ	Χ	亚小丌大以直	显示开

显示模式控制指令



# 硬件连接图

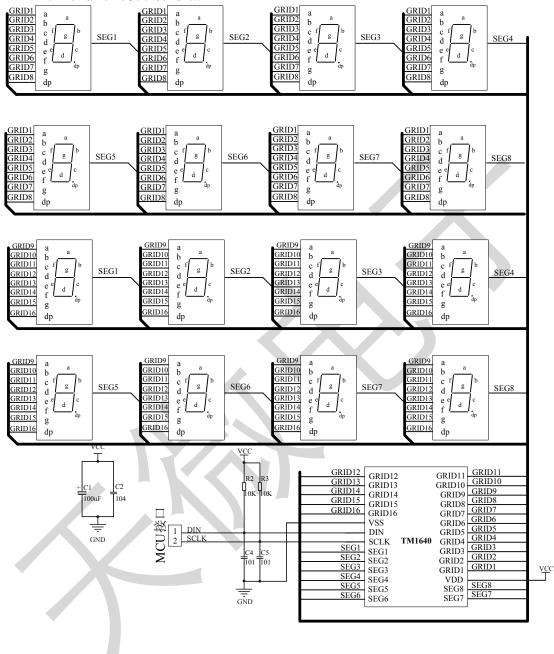
#### TM1640 驱动共阴极数码管硬件电路图:





# LED 驱动控制专用电路

#### TM1640 驱动共阳极数码管硬件电路图:

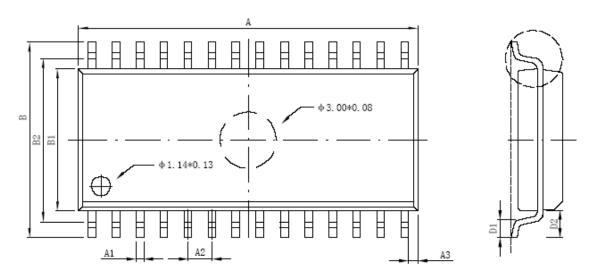


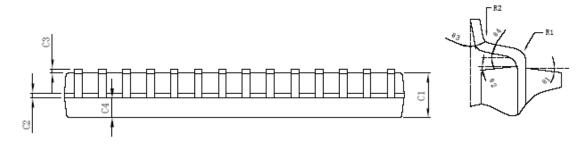


# IC 封装尺寸

#### SOP28 封装尺寸:

尺寸 标注	最 小(mm)	最 大(mm)	尺寸 标注	最小(mm)	最 大(mm)	
A	17.83	18.03	C4	1.04	STYP	
A1	0.400	64TYP	D1	0.70	0.90	
A2	1. 27	7TYP	D2	1.395TYP		
A3	0.5	1TYP	R1	0.508TYP		
В	9. 90	10.50	R2	0.508TYP		
B1	7.42	7.62	θ 1	7° TYP		
B2	8. 9	TYP	θ 2	5° TYP		
C1	2.24	2.44	θ 3	4°	TYP	
C2	0.204	0.33	θ 4	10°	TYP	
C3	0.10	0.25				





DETAIL "X"

All specs and applications shown above subject to change without prior notice. (以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)